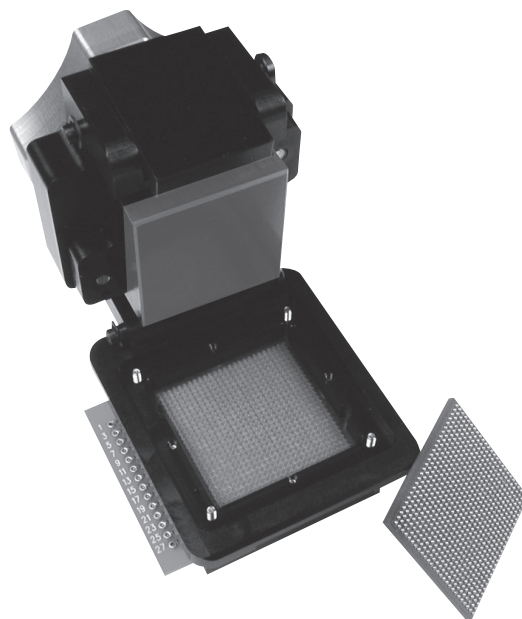
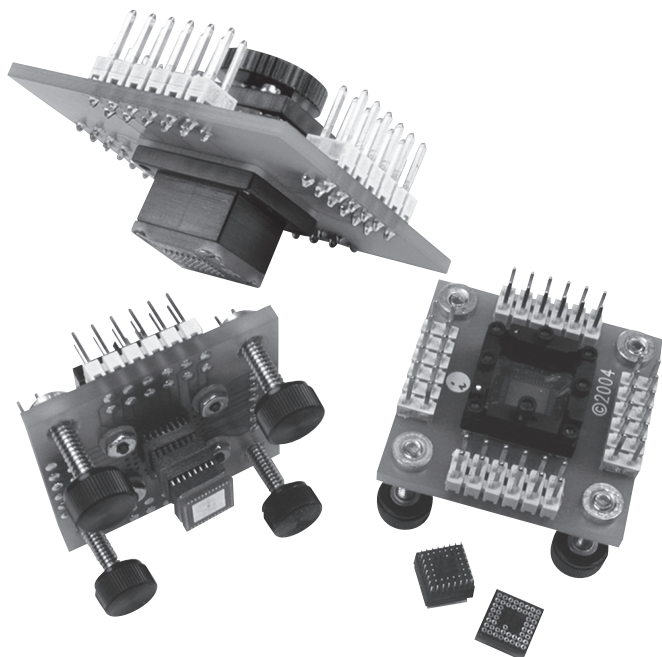


GHz スプリングピンソケット

- エラストマータイプは高温(100°C以上)での連続使用が困難ですが、スプリングピンタイプは高温での使用や試験回数が多い場合に有効です
- 実装範囲はターゲットのBGA実装エリアの周囲2.54mmのみです
- 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 1.27mmピッチに対応



BGA, QFN プロービングアダプタ



- BGAやQFNの信号をヘッダーピンから取り出す事が出来ます
- アダプタ本体を基板にハンダ付けし、デバイスをソケットに載せて使用します。デバイスはソケットに装着されるのでハンダ付けは不要です
- モジュラーはターゲット基板に面実装で取付けます
- 対応アダプタの種類は豊富にあります
- カスタムも可能ですので、お問い合わせ下さい

アイアンウッド社のBGAソケットシリーズはBGAデバイスの評価・検証に最適な製品です。あらゆる状況に合わせた製品を標準品でご用意しています。また特殊な状況にも柔軟なカスタマイズで対応します。あらゆるピッチ、ピン数に対応し優れた周波数特性を発揮します。

IRONWOOD製品に関するお問合せの際は——

- ・ソケットの用途 ・評価検証 ・バーニン
- ・ご使用になるデバイスのメーカー ・デバイスの型番 ・デバイスの総ピン数 ・デバイスのピッチ
- ・ご使用になる基板の状態 ・穴あけが可能か? ・基板の裏に部品があるか?

——等の情報をご連絡下さい。速やかに最適なソケットをご紹介します。

